



JP-250AB

电路板及电子零件保密灌封胶

UL File No. E354546

特 点

- 符合 UL 认证 UL94 V-0 及相对耐温指数 RTI 130°C。
- 常温下硬化或加温加速硬化，硬化后外觀光亮平整。
- 低黏度，自流平性佳，容易操作混合与灌封及优异的电气性能。

物 性

	<u>主剂 (A 剂)</u>	<u>硬化剂 (B 剂)</u>
颜 色 :	黑色	深褐色
黏 度 : @25°C	5,000 - 10,000 cps	120 - 280 cps
比 重 : @25°C	1.4 - 1.5	1.03 - 1.13
混 合 比 : 重量比	100: 25	
混 合 后 黏 度 : @25°C	2,000 - 3,000 cps	
可 操 作 时 间 : @25°C	30 分钟	
硬 化 条 件 :	@25°C x 16-24 小时 @60°C x 2-4 小时 (硬化后放置 7 天到达完整物性)	
硬 度 :	Shore D 80	
耐 燃 性 : UL94	V-0	
压 缩 强 度 :	9.8 kg/mm ²	
抗 张 强 度 :	7.5 kg/mm ²	
绝 缘 强 度 :	20 kV/mm (508 volts/mil)	
体 积 电 阻 :	1.0 x 10 ¹⁵ ohm-cm	
热 传 导 系 数 :	0.74 W/mk (0.43 BTU/Hr/Ft ² /Ft/°F)	
热 膨 胀 系 数 :	20 x 10 ⁻⁶ in/in/°C	
绝 缘 常 数 : @60Hz	4.1	
消 散 因 素 : @60Hz	1.9	
保 存 期 限 : @25°C	1 年 (未开封)	

※主剂于使用前需预先搅拌均匀。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw

台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司

台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145